# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-207450

(43) Date of publication of application: 08.08.1995

C23C 18/14 C23C 18/20 H01B 13/00 H01R 43/00 // H01B 5/16 H05K 3/40

(21)Application number : 06-002217

2217

(71)Applicant: NITTO DENKO CORP

(22)Date of filing:

(51)Int.Cl.

13.01.1994

(72)Inventor: HOTTA YUJI

URAIRI MASAKATSU

ITO KENICHIRO

## (54) PRODUCTION OF PARTIALLY PLATED FLUORORESIN POROUS SHEET

### (57) Abstract:

PURPOSE: To obtain an anisotropic conductive sheet of a large area excellent in insulating property in the plane direction of the sheet and excellent in conductivity in the thickness direction of the sheet by partially treating the fluororesin porous sheet to give hydrophilicity to improve the plating property of the sheet.

CONSTITUTION: A fluororesin sheet having a lot of pores is pretreated so that a compd. having hydrophilic groups permeates into the pores. The compd. having hydrophilic groups is preferably a compd. of atoms having ≥539kJ/mol bonding energy with a fluorine atom. Then a specified position of the surface of the fluororesin sheet is irradiated with light through a mask having a specified pattern so that the part of the sheet irradiated with light is modified from hydrophobic to hydrophilic. The sheet which is partially hydrophilic is then plated. Thereby, such conductive spots that each spot is in a small area but as a whole, the spot density is high can be formed on a fluororesin porous sheet which is hydrophobic itself.

#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

03.09.1998

[Date of sending the examiner's decision of

21.11.2000

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

## (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平7-207450

(43)公開日 平成7年(1995)8月8日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>		識別記号			宁内整理番号	FΙ							技術表	示箇所
C 2 3 C	18/14													
	18/20			Z										
H01B	13/00		501	P										
H01R	43/00			В										
// H01B	5/16													
					審査請求	未請求	請求項	〔の数3	OL	(全	6	頁)	最終頁	に続く
(21)出願番号		特願平6-2217				(71)出願人		00000	3964					
								日東貿	红株式	会社				
(22)出顧日		平成6年(1994)1月			3日			大阪府	孩木市	下穗和	41	丁目	1番2号	
						(72)	発明者	堀田	祐治					
								大阪府	7次木市	下穂稅	11	丁目	1番2号	日東
						1			<b> </b> 式会社					
						(72)発明	発明者	浦入	正勝					
								大阪府	<b>7</b> 次木市	下植和	11	TB	1番2号	日東
									式会社		•	• –		
						(72)	発明者		健一郎	•				
						,				下鎖針	41.	тв	1番2号	中由
									式会社		` ^	. 🖂	. щ <i>е</i> д	八八
						(74)4	代理人		:四藤		a			
						(19/1	WEX.	开线工	. 以排除	110/2	•			•

## (54) 【発明の名称】 フッ素樹脂製部分メッキ多孔質シートの製法

## (57)【要約】

【目的】 シートの厚み方向の導電性およびシートの面方向の絶縁性の双方の特性に優れたフッ素樹脂製部分メッキ多孔質シートの製法を提供する。

【構成】 フッ素樹脂製多孔質シートの小孔内に、親水基を有する化合物を浸入させ、この状態で、導電性スポットの配置パターンが形成されたマスクを介して上記シートのシート面に紫外線を照射し、このシートに対してメッキを施す。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 シート面に分布する多数の小孔を備えた フッ素樹脂製シートに対し、このシート面の所定位置に 部分メッキを施し、上記所定位置に位置する上記小孔に シートの一面から他面まで延びるメッキ金属を形成する フッ素樹脂製部分メッキ多孔質シートの製法であって、 上記メッキに先立って、上記フッ素樹脂製シートを前処 理して親水基を有する化合物を上記小孔内に浸入させ、 この状態で、所定パターンが形成されたマスクを介して 上記フッ素樹脂製シートのシート面の所定位置に光照射 10 を行うことを特徴とするフッ素樹脂製部分メッキ多孔質 シートの製法。

1

【請求項2】 親水基を有する化合物が、フッ素原子と の結合エネルギーが539kJ/mol以上の原子の化 合物である請求項1記載のフッ素樹脂製部分メッキ多孔 質シートの製法。

【請求項3】 フッ素樹脂製部分メッキ多孔質シートに 用いる、シート面に分布する多数の小孔を備えたフッ素 樹脂製シートが、上記シートを、そのシート面において 一軸方向に延伸し、かつそれと直交方向に延伸すること により、複数の棒状結節が所定間隔で林立し、上記隣接 する棒状結節相互が複数の小繊維で横連結され、所定個 数の棒状結節で囲まれた空間部が小孔に形成された構造 になっている請求項1または2記載のフッ素樹脂製部分 メッキ多孔質シートの製法。

### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】この発明は、フッ素樹脂製部分メ ッキ多孔質シートの製法に関するものである。さらに詳 しくは、シートの厚み方向に導電性を示し、シートの面 30 方向には絶縁性を示すフッ素樹脂製部分メッキ多孔質シ ートの製法に関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】最近の電子工業分野での技術開発は目覚 ましく、新機能を有する製品が続々と発表されている。 これにともない、電子機器の部品素材においても各種機 能を有するものが開発されている。そのなかで、最近注 目を集めているものの一つとして、異方向導電性シート があげられる。これは、シートの厚み方向に導電性を示 し、シートの面方向には絶縁性を示すシートである。こ のシートは、図1に示すように、シート1のシート面所 定位置に、金属やカーボン等の導電性物質を、シートの 一面から他面まで連続的に埋設し、多数の導電性スポッ ト2を形成したものである。

【0003】上記異方向導電性シートの性能を向上させ るためには、一つの導電性スポット2の面積を小さく し、かつ多数のスポットを形成する必要がある。すなわ ち、シートの面方向の絶縁性を高めるためには、導電性 スポット2間の距離(絶縁距離)をできるだけ短くする

をできるだけ小さくする必要がある。また、シートの厚 み方向の導電性を高めるためには、シート面の単位面積 当たりのスポットをできるだけ多くし、高密度化を図る 必要がある。しかし、導電物質をシートに埋め込むとい う従来の方法では、導電性スポットの高密度化等には限 界があった。また、導電性物質の埋設作業は、煩雑であ るため、大面積のシートに対しては対応することができ なかった。

【0004】この問題を解決するために、シート面に分 布する多数の小孔を備えたシート(以下「多孔質シー ト」という)を用い、このシートのシート面の所定位置 にメッキを施し、上記所定位置に位置する小孔にシート の一面から他面まで延びるメッキ金属を形成するという 方法が提案されている(特開昭55-161306号公 報)。この方法は、図2に示すように、多孔質シート1 aのシート面所定位置の小孔1 c内にシートの一面から 他面にかけてメッキ金属を連続形成し、導電性スポット 2 a を設けるという方法である。この方法によれば、導 電性スポット2aの面積を小さくし、かつ導電性スポッ ト2a全体の高密度化を図ることが可能である。また、 一度の処理で全ての導電性スポット2aを形成すること が可能であるため、大面積のシートにも適用することが 可能である。

#### [0005]

【発明が解決しようとする課題】ところが、この方法 は、全種類の多孔質シートに適用できる技術ではないと いう欠点を有する。特に、疎水性樹脂シートであるフッ 素樹脂製多孔質シートに対しての適用が困難である。す なわち、フッ素樹脂製多孔質シートに上記メッキ法を適 用して、導電性スポットを形成しようとしても、金属メ ッキが連続形成できなかったり、所定位置に対し正確に メッキを施すことができないという問題がある。しかし ながら、このフッ素樹脂製多孔質シートは、耐薬品性、 耐熱性等の特性に優れ、電子材料に最適のシートであ る。このため、フッ素樹脂製多孔質シートに対し、上記 メッキ法を適用可能にする技術の開発が強く望まれてい る。

【0006】この発明は、このような事情に鑑みなされ たもので、シートの厚み方向の導電性およびシートの面 方向の絶縁性の双方の特性に優れたフッ素樹脂製部分メ ッキ多孔質シートを作製することが可能な、フッ素樹脂 製部分メッキ多孔質シートの製法の提供をその目的とす る。

## [0007]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に、この発明は、シート面に分布する多数の小孔を備え たフッ素樹脂製シートに対し、このシート面の所定位置 に部分メッキを施し、上記所定位置に位置する上記小孔 にシートの一面から他面まで延びるメッキ金属を形成す 必要があり、このため、一つの導電性スポット2の面積 50 るフッ素樹脂製部分メッキ多孔質シートの製法であっ

て、上記メッキに先立って、上記フッ素樹脂製シートを 前処理して親水基を有する化合物を上記小孔内に浸入さ せ、この状態で、所定パターンが形成されたマスクを介 して上記フッ素樹脂製シートのシート面の所定位置に光 照射を行うという構成をとる。

## [0008]

【作用】すなわち、本発明者等は、フッ素樹脂製多孔質 シートのシート面の所定位置に高精度部分メッキを行う 方法を中心として、一連の研究を行った。その過程で、 フッ素樹脂製多孔質シートを部分的に親水性処理してメ 10 ッキ性を向上させるという着想を得た。そこで、フッ素 樹脂製多孔質シートを前処理し、シート小孔内に親水基 を有する化合物を浸入させ、この状態で、導電性スポッ トの配置パターンが形成されたマスクを介して、フッ素 樹脂製多孔質シートのシート面に光照射を行った。する と、光照射を行った部分において、上記親水基がフッ素 樹脂に導入され、この部分が親水性となることを突き止 めた。そして、この部分的に親水性となったシートにメ ッキを施すと、上記光照射のパターンに対応したシート 面の所定位置の小孔に、シートの一面から他面までメッ キ金属が連続形成されることを見いだし、この発明に到 達した。この発明により、フッ素樹脂製多孔質シートに おいて、一つの導電性スポットの面積を小さくし、かつ 導電性スポット全体の高密度化を図ることが可能とな る。

【0009】つぎに、この発明を詳しく説明する。

【0010】この発明のフッ素樹脂製部分メッキ多孔質シートの製法は、(1)フッ素樹脂製多孔質シートを前処理し、シート小孔内に親水基を有する化合物を浸入させ、(2)この状態で、所定パターンが形成されたマスクを介してシート面に光照射を行い、(3)このフッ素樹脂製多孔質シートに対してメッキを行うという、3つの工程からなるものである。以下、これら(1)~(3)の工程を順に説明する。

【0011】まず、上記(1)の工程は、フッ素樹脂製多孔質シートに対し、親水基を有する化合物のシート小孔内への浸入を促進させるための前処理を行った後、シート小孔内に上記化合物を浸入させるという工程である。

【0012】上記フッ素樹脂製多孔質シートは、フッ素 40 樹脂製部分メッキ多孔質シートの基材シートである。このシートは、前述のように疎水性であって、シート面に多数の小孔を備えたシートである。このようなシートとしては、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)、ポリフッ化ビニリデン(PVdF)、テトラフルオロエチレンーパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体(PFA)、テトラフルオロエチレンーへキサフルオロプロピレン共重合体(FEP)、テトラフルオロエチレン・エチレン共重合体(ETFE)、ポリクロロトリフルオロエチレン(CTFE)等の素材からなる多孔質シ 50

ートがあげられる。これらの素材のシートは、焼結体でも未焼結体でもよい。また、耐薬品性および耐熱性等の観点から PTFE製シートを使用することが好ましい。そして、シート小孔の孔径としては、 $0.01\sim20\mu$  mの範囲が好ましく、シートの厚みとしては、 $10\sim100\mu$  mの範囲が好ましい。

【0013】上記のようなフッ素樹脂製多孔質シート は、例えば、延伸法(特公昭58-25332号公報、 特公昭51-18991号公報,特公昭42-1356 0号公報等)あるいは気泡剤を用いる方法(特公昭42 -4974号公報等)により作製することができる。こ のなかでも、延伸法により、シートの構造が、図3に示 すような構造をとるシートを用いることが好ましい。図 において、1dは棒状結節、1eは棒状結節1dを横連 結する小繊維を示す。すなわち、この構造は、シート を、そのシート面において一軸方向に延伸し、かつそれ と直交方向に延伸することにより、複数の棒状結節1d が所定間隔で林立し、上記隣接する棒状結節1 d 相互が 複数の小繊維1eで横連結されるようになる。そして、 所定個数の棒状結節 1 d で囲まれた空間部が小孔に形成 される。このような構造をとることにより、小孔内周面 のメッキ性が向上するようになり、シート一面から他面 までのメッキ金属の連続形成が容易になる。

【0014】また、フッ素樹脂製多孔質シートの小孔内 に浸入させる親水基を有する化合物としては、水酸基、 カルボキシル基、アミノ基等の親水基を有するものがあ げられる。そして、フッ素原子との結合エネルギーが5 39kJ/mol以上である原子の化合物が好ましい。 すなわち、このような原子は、フッ素原子と容易に結合 する性質を有し、光照射によって樹脂から遊離したフッ 素原子をトラップする作用を奏するからである。この作 用により、フッ素原子と親水基との置換が容易におこる ようになる。このような原子としては、アルミニウム (671kJ/mol, 電気陰性度:1.5)、ホウ素 (745k]/mol, 電気陰性度2.0)、カルシウ ム (560kJ/mol, 電気陰性度:1.0)、バリ ウム(581k]/mol, 電気陰性度:1.2)、リ チウム (580k]/mol, 電気陰性度:1.0)等 があげられる。また、このような原子は、上記のように 電気陰性度が炭素の電気陰性度(2.5)より低くいた め、高い電気陰性度のフッ素原子が炭素原子に再結合す るのを防止する効果も有する。このような原子と親水基 を有する化合物の具体例としては、水酸化アルミニウ ム、ホウ酸、ホウ酸アンモニウム、水酸化リチウム、水 酸化カルシウム、水酸化バリウム、アルミニウムエトキ シド等の化合物があげられる。このなかでも、水酸化ア ルミニウム、ホウ酸、水酸化リチウムが好ましい。

【0015】つぎに、上記フッ素樹脂製多孔質シートの 前処理について述べる。

【0016】フッ素樹脂製多孔質シートは、前述のよう

5

に強い疎水性であるため、親水基を有する化合物のシート小孔内への浸入を促進させるために、予め、上記シートに前処理を施す必要がある。この前処理としては、例えば、プラズマ処理( $H_z$ ,  $O_z$ ,  $A_r$ ,  $CO_z$ ,  $A_i$ r,  $H_z$  O等)およびエキシマレーザー処理等の粗面化処理、低圧水銀ランプあるいはエキシマランプの光照射や電子線あるいは放射線照射等による改質処理があげられる。

【0017】上記前処理の後に、親水基を有する化合物をシート小孔内に浸入させる操作が行われる。これは、例えば、上記化合物の水溶液を調製し、この水溶液中にシートを浸漬してシート小孔内に浸透させる方法や、シートに水溶液を塗布して浸透させる方法があげられる。この水溶液の濃度は、シートの厚みや種類等により適宜決定されるが、一般には、0.3~10重量%、好ましくは0.5~5重量%の範囲である。そして、溶質の溶解度をあげるために、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等のアルカリ塩を同時に添加してもよい。

【0018】つぎに、有機溶媒処理による浸入操作をすることにより、確実かつ充分にシート小孔内深部まで親20水基を有する化合物を浸入させることが可能となるが、上記のプラズマ処理等を施せば、上記化合物をシート小孔内に浸入させることがさらに容易となる。この有機溶媒としては、水との相溶性が優れ、かつ表面張力が30dyne/cm以下の有機溶媒を使用することが好ましく、このようなものとしては、メタノール、エタノール、アセトン、イソプロピルアルコール等があげられる。

【0019】この有機溶媒処理による浸入操作は、例えば、以下の2つの方法があげられる。

【0020】第1の方法は、つぎのとおりである。すなわち、まず、フッ素樹脂製多孔質シートを上記有機溶媒中に浸漬して、有機溶媒がシート小孔内に浸透するようにする。そして、このシートを引き上げ、今度は水中に浸漬する。このとき、水は蒸留水であることが好ましい。この浸漬により、シート小孔内部が有機溶媒から水へと置換される。ついで、このシートを引き上げ、今度は上記化合物の水溶液に浸漬して、シート小孔内部を水から上記化合物水溶液に置換する。

【0021】また、第2の方法は、つぎのとおりである。すなわち、まず、上記有機溶媒に上記化合物を配合した溶液を調製する。このときの濃度は、水溶液の場合と同様である。そして、この溶液をフッ素樹脂製多孔質シートに含浸させる。この含浸の方法は、塗布、スプレー等による噴霧または浸潤等があげられる。

【0022】以上の方法により、フッ素樹脂製多孔質シートの小孔内深部まで確実かつ充分に親水基を有する化合物を浸入させることができる。

【0023】つぎに、(2)の工程である、フッ素樹脂製多孔質シートに対しての光照射について説明する。

【0024】この光照射は、フッ素樹脂分子内のC-F結合を切断する目的で行うものであって、親水基を有する化合物をフッ素樹脂製多孔質シートの小孔内に浸入させた状態で、導電性スポットの配置パターンが形成されたマスクを介して行われる。

【0025】上記光照射は、短波長である紫外線照射が 好ましい。すなわち、1光子あるいは2光子のエネルギ ーで、フッ素樹脂のC-F結合(結合エネルギー:53 9 k J/mol) を切断するのが望ましく、これに対応 する光の波長は、 $E = h \nu$ の関係式 (E : x = x + y = y = x + y = y = x + y = y = y = x + y = y = x + y = y = x + y = y = x + y = y = x +h:プランク定数, v:光の波長)から導出されるよう に、270 nm以下の波長となる。しかし、光の波長が 短かすぎるとフッ素樹脂シート自身が、光を吸収してし まうため、シートの厚み方向に光が充分に達しなくな り、小孔内深部への光照射が充分でなくなる。このよう な事情等を勘案すると、光の波長は、150~270 n mの範囲が好ましいものとなる。そして、このような短 波長の紫外線の光源としては、低圧水銀ランプ、高圧水 銀ランプ、イットリウムーアルミニウムーガーネット (YAG) レーザー(4倍波), メタルハライドラン プ,エキシマランプ等が用いられる。このなかでも、低 圧水銀ランプ (波長:185nm) やエキシマランプ (波長:222nmまたは172nm)を使用すること が好ましい。そして、光照射の出力や照射時間等の条件 は、シートの種類や厚み等によって、適宜決定される が、通常、出力10~1000wで、照射時間は、20 秒~30分の範囲である。

【0026】そして、上記光照射は、導電性スポットの 配置パターンが形成されたマスクを介しておこなわれ る。これにより、導電性スポットとなるべき部分のみに 光照射を行うことができ、フッ素樹脂製多孔質シートの メッキ性を部分的に向上させることができるようにな る。すなわち、上記光照射により、マスクのパターンに 対応するシートの所定部分においてフッ素樹脂のC-F 結合が切断され、上記化合物中の水酸基やカルボキシル 基等の親水基がフッ素樹脂中に導入されるようになる。 さらに詳しく述べると、上記短波長の光は、樹脂組織に 対する透過性を有するため、光照射を受けたシート而は もちろん、小孔内周面やこの内周面から一定深さにかけ ての樹脂組織部においても親水基は導入される。これに より、フッ素樹脂製多孔質シートの所定部分、すなわち シート面の所定位置や、これに対応する小孔内周而およ びこの内周面から一定深さにかけての樹脂組織部の全て が親水性となる。その結果、この所定部分のみにおいて 部分的にメッキ性が向上するようになる。なお、この光 照射等による親水性処理は、フッ素樹脂が元来備えてい る耐薬品性や耐熱性等の特性を損なうものではない。

【0027】つぎに、(1)および(2)の工程を経て、部分的にメッキ性が向上したフッ素樹脂製多孔質シートに対して、(3)の工程であるメッキ処理が行われ

7

る。このメッキ処理は、従来からプリント配線基板の分野で実施されている無電解メッキ等を応用することができる。

【0028】上記無電解メッキに使用される金属の種類としては、導電性の金属であれば、特に制限されるものではなく、金、銀、銅、錫、クロム、ニッケル、コバルト等の金属や、銅ーニッケル、ニッケルーコバルト、錫ーニッケル等の合金があげられる。

【0029】そして、無電解メッキは、例えば、つぎの ようにして行われる。すなわち、まず、上記金属の金属 10 塩溶液中に上記シートを浸漬し、シート小孔内周面を含 めたシート全表面に、金属塩溶液を接触させる。つい で、酸化剤を用い、シート表面付近に金属酸化物を析出 させる。そして、還元剤を用い、この析出した金属酸化 物を還元してメッキ金属を形成する。この時、メッキ金 属は、親水性の部分に付着するため、光照射に対応する 部分のみにメッキ金属が析出形成するようになる。すな わち、前述のように、光照射を受けたシート面、小孔内 周面やこの内周面から一定深さにかけての樹脂組織部に おいてメッキ金属が析出形成する。このようにして、フ ッ素樹脂製多孔質シートにおいて、シート面所定位置に 位置する小孔にシート一面から他面にかけて延びるメッ キ金属を形成することができる。このメッキ金属の厚み は、通常、10~200µm、好ましくは10~100 μmである。

【0030】このように、この発明では、フッ素樹脂製多孔質シートの特定部分を親水性処理してメッキ性を部分的に向上させることにより、フッ素樹脂製多孔質シートに対して精密部分メッキを行うことを可能にしている。これが、この発明の最大の特徴である。

【0031】この無電解メッキの具体例として銀メッキについて説明する。

【0032】銀メッキは以下のようにして行うことができる。すなわち、まず、フッ素樹脂製多孔質シートを10~15重量%硝酸銀水溶液に浸漬する。その後、1~5重量%カセイソーダ水溶液に浸漬し、シート小孔内に浸透している硝酸銀を酸化し、酸化銀として沈漬する。ついで、1~5重量%ホルムアルデヒド水溶液中に浸漬して、酸化銀を還元してシート小孔内等にメッキ銀を析出形成させる。このようにして、シート面の所定位置にシートの厚み方向にメッキ銀を連続形成することができる。

【0033】なお、上記無電解メッキ処理の前に、シート小孔内に親水基を有する化合物を充填させた状態で、フッ素樹脂製多孔質シートに対して、エッチング処理等の粗面化処理を行ってもよい。このエッチング処理は、メッキ性の向上を目的として、一般に行われるものである。そして、メッキ金属の厚みを増加させる目的で、上記無電解メッキのあとに、電解メッキを行ってもよい。しかし、上記無電解メッキ処理のみで、充分にシート面 50

の所定位置に導電性スポットを形成することが可能であるため、この発明では、上記エッチング処理や電解メッキ処理は省略することができる。

[0034]

【発明の効果】以上のように、この発明のフッ素樹脂製 部分メッキ多孔質シートの製法は、シート小孔内に親水 基を有する化合物を浸入させ、この状態で、所定パター ンが形成されたマスクを介してシート面に光照射を行っ た後、上記シートに対してメッキを施している。すなわ ち、親水基を有する化合物存在下で、部分的に光照射を 行うことにより、この光照射に対応するシート部分が疎 水性から親水性へと改質される。この部分的に親水性と なったフッ素樹脂製多孔質シートに対して、メッキを施 すと、親水性部分のみに選択的にメッキを施すことがで きるようになる。この結果、それ自体は疎水性であるフ ッ素樹脂製多孔質シートに対して、一つのスポットの面 積が小さく、かつ全体としてのスポット密度が高密度の 導電性スポットを形成することが可能となる。そして、 この発明の親水性処理およびメッキ処理は、通常の方法 を適用できるため、特別な設備および装置等を必要とせ ず、かつ簡単に行うことができ、大面積のフッ素樹脂製 多孔質シートに対しても適用可能である。したがって、 この発明のフッ素樹脂製部分メッキ多孔質シートの製法 により、耐薬品性および耐熱性等の特性に優れ、シート の面方向の絶縁性およびシートの厚み方向の導電性に優 れた大面積の異方向導電性シートの提供が可能となる。

【0035】つぎに、実施例について説明する。

[0036]

【実施例】PTFE製多孔質シート(厚み $60\mu$ m、平均孔径 $0.1\mu$ m)を、最初にメタノール中に浸潰し、ついで、水中に浸潰し、そして、4.1重量%のホウ酸水溶液に浸漬し、シート小孔内深部まで充分に、ホウ酸水溶液を浸入させた。このシートに対し、出力650wの低圧水銀ランプ(オーク社製、VUV-65B-22-21)を用い、波長185nmおよび254nmで回路パターンが形成されたマスクを介して光照射を行った。

【0037】 この部分的に光照射を行ったシートについて、光電子分光法(ESCA)分析をしてフッ素原子 (F)と炭素原子(C)との比(F/C) および酸素原子(O)と炭素原子の比(O/C)について調べた。その結果、光照射処理前は、F/C=2.0.0/C=0.01であったが、処理後は、F/C=0.28.0/C=0.19となり、フッ素原子が減少し、酸素原子が増加していることを確認した。また、波形解析を行ったところ、 $-CF_2$  一結合(292eV)の炭素原子数を100とすると、-C-Oー結合(286eV)が80、-C=O結合(288eV)が16であり、親水基が存在していることが確認された。

【0038】つぎに、このシートに対して、常法によ

9

り、無電解銅メッキを施した。すなわち、まず、キャタリスト(奥野製薬社製、OPC-80キャタリスト)を用いキャタリスト処理を行った。そして、水洗した後、アクセレーター処理を行い、再度水洗することにより無電解銅メッキを行った。その結果、マスクの回路に対応した導電性スポットがシートの厚み方向に均一に連続形成されていた。このシートは、シートの面方向について高い絶縁性を示し、シートの厚み方向には高い導電性を示\*

\* した。

【図面の簡単な説明】

【図1】シートに導電性スポットを形成した状態を示す

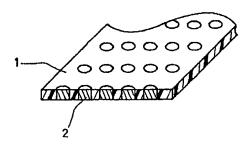
断面斜視図である。

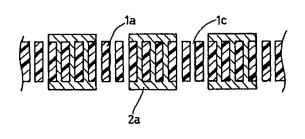
10

【図2】多孔質シートにメッキ処理により導電性スポットを形成した状態を示す断面図である。

【図3】多孔質シートの構造の一態様を示す模式図である。

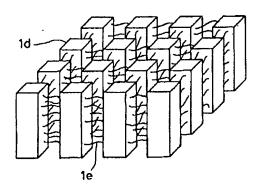
【図1】





[図2]

[図3]



フロントページの続き

(51) Int. Cl. <sup>5</sup> H O 5 K 3/40 FΙ

技術表示簡所